

# サーバの保守

- •ステータス LED およびボタン (1 ページ)
- コンポーネントの取り付け準備(8ページ)
- ・コンポーネントの取り外しおよび取り付け (12ページ)
- サービス ヘッダーおよびジャンパ (67 ページ)

# ステータス LED およびボタン

ここでは、前面、背面、および内部の LED の状態について説明します。

# 前面パネルの LED

図 **1**:前面パネルの LED



表 1:前面パネル LED、状態の定義

LED 名	状態

1	SAS/SATA ドライブの障害	・消灯:ハード ドライブは正常に動作中です。
SAS	(注) NVMe ソリッド ステート ドライブ	<ul> <li>オレンジ:ドライブ障害が検出されました。</li> </ul>
	(SSD)ドライブ トレイの LED の動作 は、SAS/SATA ドライブ トレイとは異な ります	<ul> <li>オレンジの点滅:デバイスの再構成中です。</li> </ul>
	7 6 7 0	•1 秒間隔のオレンンの点滅: ソフトリェアでト ライブ位置特定機能がアクティブ化されました。
2 SAS	SAS/SATA ドライブ アクティビティ LED	<ul> <li>消灯:ハードドライブトレイにハードドライブが存在しません(アクセスなし、障害なし)。</li> </ul>
		<ul> <li>・緑:ハードドライブの準備が完了しています。</li> </ul>
		<ul> <li>・緑の点滅:ハードドライブはデータの読み取り 中または書き込み中です。</li> </ul>
1 NVMe	NVMe SSD ドライブ障害 (注) NVMe ソリッド ステート ドライブ	<ul> <li>・消灯:ドライブは使用されておらず、安全に取り外すことができます。</li> </ul>
	(SSD)ドライブ トレイの LED の動作 は、SAS/SATA ドライブ トレイとは異な	<ul> <li>         ・緑色:ドライブは使用中で、正常に機能しています。     </li> </ul>
	ります。	<ul> <li>・緑の点滅:ドライバは挿入後の初期化中、また はイジェクトコマンドの後のアンロード中で す。</li> </ul>
		<ul> <li>オレンジ:ドライブで障害が発生しています。</li> </ul>
		<ul> <li>オレンジの点滅:ソフトウェアでドライブ検出 コマンドが発行されました。</li> </ul>
2	NVMe SSD アクティビティ	・消灯:ドライブが動作していません。
NVMe		•緑の点滅:ドライブは動作中です。
3	電源ボタン/LED	・消灯:サーバにAC電力が供給されていません。
		<ul> <li>オレンジ:サーバはスタンバイ電源モードです。 Cisco IMC と一部のマザーボード機能にだけ電 力が供給されています。</li> </ul>
		<ul> <li>         ・緑:サーバは主電源モードです。すべてのサー バコンポーネントに電力が供給されています。     </li> </ul>
4	ユニット識別	• 消灯:ユニット識別機能は使用されていません。
		<ul> <li>・青の点滅:ユニット識別機能がアクティブです。</li> </ul>

5	システム ヘルス	<ul> <li>・緑:サーバは正常動作状態で稼働しています。</li> </ul>
		<ul> <li>緑の点滅:サーバーはシステムの初期化とメモ リチェックを行っています。</li> </ul>
		<ul> <li>オレンジの点灯:サーバは縮退運転状態にあり ます(軽度な障害)。次に例を示します。</li> </ul>
		・電源装置の冗長性が失われている。
		• CPU が一致しない。
		<ul> <li>・少なくとも1つのCPUに障害が発生している。</li> </ul>
		<ul> <li>・少なくとも1つの DIMM に障害が発生している。</li> </ul>
		<ul> <li>RAID 構成内の少なくとも1台のドライブ に障害が発生している。</li> </ul>
		<ul> <li>オレンジの点滅(2回):システムボードで重度の障害が発生しています。</li> </ul>
		<ul> <li>オレンジの点滅(3回):メモリ(DIMM)で</li> <li>重度の障害が発生しています。</li> </ul>
		<ul> <li>オレンジの点滅(4回): CPU で重度の障害が 発生しています。</li> </ul>
6	電源の状態	•緑:すべての電源装置が正常に動作中です。
		<ul> <li>オレンジの点灯:1台以上の電源装置が縮退運転状態にあります。</li> </ul>
		<ul> <li>オレンジの点滅:1台以上の電源装置が重大な 障害発生状態にあります。</li> </ul>
7	ファンの状態	<ul> <li>・緑:すべてのファンモジュールが正常に動作中です。</li> </ul>
		•オレンジの点滅:1つ以上のファンモジュール で回復不能なしきい値を超えました。

8	ネットワーク リンク アクティビティ	• 消灯:イーサネット LOM ポート リンクがアイ ドル状態です。
		<ul> <li>緑:1つ以上のイーサネットLOMポートでリン クがアクティブになっていますが、アクティビ ティは存在しません。</li> </ul>
		<ul> <li>緑の点滅:1つ以上のイーサネットLOMポート でリンクがアクティブになっていて、アクティ ビティが存在します。</li> </ul>
9	温度	•緑:サーバは正常温度で稼働中です。
		<ul> <li>オレンジの点灯:1個以上の温度センサーで重 大なしきい値を超えました。</li> </ul>
		<ul> <li>オレンジの点滅:1個以上の温度センサーで回 復不能なしきい値を超えました。</li> </ul>

# 背面パネルの LED

図 **2**:背面パネル LED



表 2: 背面パネル LED、状態の定義

	LED 名	状態
1 1 Gb/10 Gb LAN2 の両	1 Gb/10 Gb イーサネット リンク速度(LAN1 と LAN2 の両方)	<ul> <li>・オレンジ:リンク速度は100 Mbpsです。</li> <li>・オレンジ:リンク速度は1 Gbpsです。</li> </ul>
		•緑:リンク速度は10 Gbps です。
2	1 Gb/10 Gb イーサネットリンクステータス(LAN1 と LAN2 の両方)	<ul> <li>・消灯:リンクが確立されていません。</li> <li>・緑:リンクはアクティブです。</li> <li>・緑の点滅:アクティブなリンクにトラフィックが存在します。</li> </ul>

I

3	1 Gb イーサネット専用管理リンク速度	<ul> <li>・消灯:リンク速度は10 Mbps です。</li> <li>・オレンジ:リンク速度は100 Mbps です。</li> <li>・緑:リンク速度は1 Gbps です。</li> </ul>
4	1 Gb イーサネット専用管理リンク ステータス	・消灯:リンクが確立されていません。
		<ul> <li>・緑:リンクはアクティブです。</li> </ul>
		<ul> <li>緑の点滅:アクティブなリンクにトラフィック が存在します。</li> </ul>
5	背面ユニット識別	・消灯:ユニット識別機能は使用されていません。
		<ul> <li>・青の点滅:ユニット識別機能がアクティブです。</li> </ul>

I

6	電源ステータス(各電源装置に1つのLED)	AC 電源装置:
		<ul> <li>・消灯:AC入力なし(12V主電源はオフ、12V スタンバイ電源オフ)。</li> </ul>
		<ul> <li>         ・緑の点滅:12V主電源はオフ、12Vスタンバイ 電源はオン。     </li> </ul>
		<ul> <li>         ・緑の点灯:12V主電源はオン、12Vスタンバイ 電源はオン。     </li> </ul>
		<ul> <li>オレンジの点滅:警告しきい値が検出されましたが、12V主電源はオン。</li> </ul>
		<ul> <li>オレンジの点灯:重大なエラーが検出されました。12V主電源はオフです(過電流、過電圧、 温度超過などの障害)。</li> </ul>
		DC 電源装置:
		<ul> <li>・ 消灯: DC 入力なし(12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイ電源はオフ)。</li> </ul>
		<ul> <li>         ・緑の点滅:12V主電源はオフ、12Vスタンバイ 電源はオン。     </li> </ul>
		<ul> <li>         ・緑の点灯:12V主電源はオン、12Vスタンバイ 電源はオン。     </li> </ul>
		<ul> <li>オレンジの点滅:警告しきい値が検出されましたが、12V主電源はオン。</li> </ul>
		<ul> <li>オレンジの点灯:重大なエラーが検出されました。12V主電源はオフです(過電流、過電圧、 温度超過などの障害)。</li> </ul>

# 内部診断 LED

サーバーには、CPU、DIMM、およびファンモジュールの内部障害 LED があります。

1

2

図 3:内部診断 LED の位置

(	1)	23	
Image: second			PSU 02 PSU 01 PSU 01 PCIe 02 PCIe 02 PCIe 02 PCIe 02 PCIe 01
<ul> <li>ファンモジュール障害LED (マザーボード上の各ファンコネクタの後方に1つ)</li> <li>・オレンジ:ファンに障害が発生しているか、しっかりと装着されていません。</li> <li>・緑:ファンは正常です。</li> </ul>	3	DIMM 障害 LED ソケットの後方に これらの LED は、 モードの場合にの ・オレンジ:D す。 ・消灯:DIMM	(マザーボード上の各 DIMM - 1 つ) 、サーバーがスタンバイ電源 のみ動作します。 IMM に障害が発生していま 1 は正常です。
<ul> <li>CPU 障害 LED (マザーボード上の各 CPU ソ ケットの後方に1つ)</li> <li>これらの LED は、サーバーがスタンバイ電 源モードの場合にのみ動作します。</li> <li>・オレンジ: CPU に障害が発生していま す。</li> <li>・消灯オフ: CPU は正常です。</li> </ul>	-		

# コンポーネントの取り付け準備

このセクションには、コンポーネントを取り付けるための準備に役立つ情報とタスクが含まれ ています。

### サービス手順に必要な工具

この章の手順を実行する際に、次の工具を使用します。

- T-30 トルクス ドライバ (ヒートシンクを取り外すために交換用 CPU に付属)
- ・#1 マイナス ドライバ (ヒートシンクを取り外すために交換用 CPU に付属)
- No.1 プラス ドライバ (M.2 SSD および侵入スイッチ交換用)
- •静電気防止用(ESD)ストラップまたは接地マットなどの接地用器具

### サーバのシャットダウンと電源切断

サーバは次の2つの電源モードで動作します。

- ・主電源モード: すべてのサーバコンポーネントに電力が供給され、ドライブ上にある任意のオペレーティングシステムが動作できます。
- スタンバイ電源モード:電力はサービスプロセッサと特定のコンポーネントにのみ提供されます。このモードでは、オペレーティングシステムとデータの安全を確保しつつ、サーバから電源コードを取り外すことができます。

 $\triangle$ 

注意 サーバがシャットダウンされてスタンバイ電源モードになった後も、電流は引き続きサーバ上 を流れ続けます。いくつかのサービス手順で指示されている完全な電源切断を行うには、サー バのすべての電源装置からすべての電源コードを外す必要があります。

前面パネルの電源ボタンまたはソフトウェア管理インターフェイスを使用してサーバをシャッ トダウンすることができます。

#### 電源ボタンを使用したシャットダウン

ステップ1 電源ボタン/LED の色を確認します。

- オレンジ色:サーバはスタンバイモードです。安全に電源をオフにできます。
- •緑色:サーバは主電源モードです。安全に電源をオフするにはシャットダウンする必要があります。
- **ステップ2**次の手順でグレースフルシャットダウンまたはハードシャットダウンを実行します。

- **注意** データの損失やオペレーティング システムへの損傷が発生しないようにするために、必ずオペレーティング システムのグレースフル シャットダウンを実行するようにしてください。
  - グレースフルシャットダウン:電源ボタンを短く押してから放します。オペレーティングシステムによりグレースフルシャットダウンが実行され、サーバはスタンバイモードに移行します。このモードでは、電源ボタン/LED がオレンジ色になります。
  - •緊急時シャットダウン:電源ボタンを4秒間押したままにすると、主電源モードが強制終了され、直ちにスタンバイモードに移行します。
- **ステップ3** サービス手順でサーバの電源を完全にオフにするように指示されている場合は、サーバの電源装置からす べての電源コードを外してください。

#### Cisco IMC GUI を使用したシャットダウン

このタスクを実行するには、ユーザまたは管理者権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

- **ステップ1** [ナビゲーション(Navigation)] ペインで [**サーバ(Server**)] タブをクリックします。
- ステップ2 [サーバ (Server) ] タブで [サマリー (Summary) ] をクリックします。
- ステップ3 [アクション(Actions)] 領域で [サーバの電源をオフにする(Power Off Server)] をクリックします。
- ステップ4 [OK] をクリックします。

オペレーティング システムによりグレースフル シャットダウンが実行され、サーバはスタンバイ モード に移行します。このモードでは、電源ボタン/LED がオレンジ色になります。

**ステップ5** サービス手順でサーバの電源を完全にオフにするように指示されている場合は、サーバの電源装置からす べての電源コードを外してください。

#### Cisco IMC CLI を使用したシャットダウン

このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

ステップ1 サーバ プロンプトで、次のコマンドを入力します。

例:

server# scope chassis

ステップ2 シャーシ プロンプトで、次のコマンドを入力します。

例:

server/chassis# power shutdown

オペレーティング システムによりグレースフル シャットダウンが実行され、サーバはスタンバイ モード に移行します。このモードでは、電源ボタン/LED がオレンジ色になります。

**ステップ3** サービス手順でサーバの電源を完全にオフにするように指示されている場合は、サーバの電源装置からす べての電源コードを外してください。

### サーバ上部カバーの取り外し

- ステップ1 次のようにして、上部カバーを取り外します。
  - a) カバーのラッチがロックされている場合は、ドライバを使用して、ロックを反時計回りに90度回転させて、ロックを解除します。
  - b) 緑のつまみがあるラッチの終端を持ち上げます。ラッチを持ち上げながら、カバーを開いた位置に押 し戻します。
  - c) 上部カバーをサーバからまっすぐ持ち上げ、横に置きます。
- ステップ2 次のようにして、上部カバーを取り付けます。
  - a) ラッチが完全に開いた位置にある状態で、カバーを、前面カバー パネルのへりから約2分の1インチ (1.27 cm)後方のサーバ上部に置きます。ラッチの開口部をファントレイから上に突き出ているペグ に合わせます。
  - b) 閉じた位置までカバー ラッチを押し下げます。ラッチを押し下げながら、カバーを閉じた位置まで前 方に押します。
  - c) 必要に応じて、ドライバを使用しロックを時計回りに 90 度回転させて、ラッチをロックします。

図 4:上部カバーの取り外し



# シリアル番号の場所

サーバのシリアル番号はサーバ上部、前面近くのラベルに印刷されています。「サーバ上部カ バーの取り外し(10ページ)」を参照してください。

# ホット スワップとホット プラグ

ー部のコンポーネントは、シャットダウンしてサーバから電源を取り外さなくても、取り外し と交換が可能です。このタイプの交換には、ホットスワップとホットプラグの2種類がありま す。

- ホットスワップ交換:ソフトウェアまたはオペレーティングシステムでコンポーネントを シャットダウンする必要はありません。これは、次のコンポーネントに適用されます。
  - ・SAS/SATA ハード ドライブ
  - ・SAS/SATA ソリッド ステート ドライブ
  - 冷却ファン モジュール
  - 電源装置(1+1 冗長の場合)
- ホットプラグ交換:次のコンポーネントは、取り外す前にオフラインにする必要があります。
  - NVMe PCIe ソリッド ステート ドライブ

# コンポーネントの取り外しおよび取り付け

警告 ブランクの前面プレートおよびカバーパネルには、3つの重要な機能があります。シャーシ内の危険な電圧および電流による感電を防ぐこと、他の装置への電磁干渉(EMI)の影響を防ぐこと、およびシャーシ内の冷気の流れを適切な状態に保つことです。システムは、必ずすべてのカード、前面プレート、前面カバー、および背面カバーを正しく取り付けた状態で運用してください。

ステートメント 1029

Â

注意 サーバコンポーネントを取り扱う際は、フレームの端だけを持ち、また損傷を防ぐため静電放 電(ESD) リスト ストラップまたは他の静電気防止用器具を使用します。

ρ

ヒント 前面パネルまたは背面パネルにあるユニット識別ボタンを押すと、サーバの前面パネルと背面 パネルの両方でユニット識別 LED が点滅します。このボタンの確認によって、ラックの反対 側に移動しても対象のサーバを特定できます。これらの LED は、Cisco CIMC インターフェイ スを使用してリモートでアクティブにすることもできます。

ここでは、サーバーコンポーネントの取り付けと交換の方法について説明します。

## サービス可能なコンポーネントの場所

このトピックでは、フィールド交換可能コンポーネントとサービス関連アイテムの位置を示し ます。次の図に、上部カバーを取り外した状態のサーバーを示します。

図 5: SE-CL-L3、サービス可能なコンポーネントの場所

×

1	フロントロード ドライブ ベイ 1 ~ 10 は SAS/SATA ドライブをサポート。 • SE-CL-L3 : ドライブベイ 1 および 2 で NVMe PCIe SSD をサポート。	10	電源ユニット(1+1 冗長の場合にホットスワッ プ可能)
2	冷却ファンモジュール(7 個、ホットスワッ プ可能)	11	マザーボード上のトラステッドプラットフォー ム モジュール(TPM)ソケット(図では非表 示)
3	Supercapユニット取り付けブラケット(RAID バックアップ)	12	PCIe ライザー 2/スロット2(ハーフハイト、 x16 レーン) フロントロード NVMe SSD(x8 レーン)用の PCIe ケーブル コネクタが付属
4	マザーボード上の DIMM ソケット(CPU あ たり12 個)	13	PCIe ライザー 1/スロット1(フルハイト、x16 レーン) microSD カード用のソケットが付属
5	CPU およびヒートシンク(最大 2)	14	シャーシ床面(x16 PCIe レーン)上のモジュラ LOM(mLOM)カードベイ(図では非表示)
6	<ul> <li>ミニストレージモジュール ソケット。次の オプションがあります。</li> <li>・2 台の SD カードスロットを備えた SD カードモジュール。</li> <li>・2 台の SATA M.2 ドライブまたは 2 台の NVMe M.2 ドライブ用のスロットを備え た M.2 モジュール</li> <li>・ Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントロー ラ (SATA M.2 ドライブ用に 2 台のス ロットを備えたモジュールと、RAID 1 アレイの 2 台の M.2 ドライブを制御でき る内蔵 SATA RAID コントローラ)</li> </ul>	15	モジュラRAID (mRAID) ライザー。オプショ ンで以下のいずれかをサポート。 ・ハードウェア RAID コントローラカード ・組み込みの SATA RAID 用インタポーザ カード
7	シャーシ侵入スイッチ(任意)	16	PCIe ライザー2のフロントロード NVMe SSD 用の PCIe ケーブルコネクタ
8	マザーボード上の内部 USB 3.0 ポート	17	PCIe ライザー1の microSD カードソケット
9	RTC バッテリ、垂直ソケット	-	

# SAS/SATA ハード ドライブまたはソリッド ステート ドライブの交換



(注) SAS/SATA ハード ドライブまたは SSD はホットスワップ可能であるため、交換時にサーバを シャットダウンしたり、電源をオフにしたりする必要はありません。取り外し前にシャットダ ウンする必要がある NVMe PCIe SSD ドライブを交換する場合には、フロントローディング NVMe SSD の交換(19ページ)を参照してください。

サーバの保守

### SAS/SATA ドライブの装着に関するガイドライン

このサーバーでは次の異なるバージョンを構成可能です。

• SE-CL-L3 — スモール フォーム ファクタ (SFF) ドライブ、10 ドライブ バックプレーン付き。最大 10 台の 2.5 インチ SAS/SATA ドライブをサポート。ドライブベイ 1 および 2 は NVMe SSD をサポート。

次の図に、ドライブベイの番号を示します。

図 6:小型フォームファクタのドライブ バージョン、ドライブ ベイ番号

086	900000000000000000000000000000000000000	0000000000000000000	00000	900	00000000000000	00000	000	000000000000000000000000000000000000000	1000	000000		00888	loo
1.	Slot 1	Slot 2		ſ	Slot 3		ĺ	Slot 4	:		Slot 5		ŏ1.
				Þ			南		=	<u> – – – – – – – – – – – – – – – – – – –</u>			50 .
	Slot 6	Slot 7		ĮL,	Slot 8		IJ	Slot 9	-	ļĻĻ	Slot 10		



図 7:大型フォームファクタのドライブバージョン、ドライブベイ番号

最適なパフォーマンスを得るためには、以下のドライブの装着に関するガイドラインを守って ください。

- ・ドライブを装着する場合は、最も番号の小さいベイから先に追加します。
- ・未使用のベイには空のドライブブランキングトレイを付けたままにし、最適なエアーフ ローを確保します。
- ・同じサーバ内で SAS/SATA ハード ドライブと SAS/SATA SSD を混在させることができま す。ただし、ハード ドライブと SSD が混在する論理ボリューム(仮想ドライブ)を構成

することはできません。つまり、論理ボリュームを作成するときは、すべて SAS/SATA ハード ドライブまたはすべて SAS/SATA SSD にする必要があります。

#### 4K セクター形式の SAS/SATA ドライブの考慮事項

#### このタスクについて

- •4K セクター形式のドライブはレガシーモードではなく UEFIモードで起動する必要があります。UEFIモードはシステムのデフォルトです。モードが変更され、UEFIモードに戻す必要がある場合にのみ、次の手順を参照してください。
- 同じRAIDボリュームの一部として4Kセクター形式と512バイトセクター形式のドライブを構成しないでください。
- 4K セクター ドライブでサポートされるオペレーティング システムは次のとおりです。
   Windows: Win2012、Win2012R2、Linux: RHEL 6.5、6.6、6.7、7.0、7.2、SLES 11 SP3、
   SLES 12。ESXi/VMware はサポートされません。

#### BIOS セットアップ ユーティリティの UEFI モードでの起動の設定

UEFIモードはシステムのデフォルトです。モードが変更され、UEFIモードに戻す必要がある 場合は、この手順を使用します。

- ステップ1 ブート中にメッセージが表示されたら、F2 キーを押して BIOS セットアップユーティリティに切り替えます。
- ステップ2 [ブートオプション (Boot Options)] タブに移動します。
- ステップ3 [Boot Mode (ブート モード)] を [UEFI Mode (UEFI モード)] に設定します。
- **ステップ4** [Boot Option Priorities]の下で、OSのインストールメディア(仮想 DVD など)を [Boot Option #1] として設定します。
- **ステップ5 F10**を押して変更内容を保存し、BIOSセットアップユーティリティを終了します。サーバをリブートでき ます。
- **ステップ6** OS をインストールしたら、次のようにインストールを確認します。
  - a) ブート中にメッセージが表示されたら、F2 キーを押して BIOS セットアップ ユーティリティに切り替 えます。
  - b) [ブートオプション (Boot Options)] タブに移動します。
  - c) [ブートオプション優先順位(Boot Option Priorities)]で、インストールした OS が [ブートオプション#1 (Boot Option #1)]としてリストされていることを確認します。

#### SAS/SATA ドライブの交換

ステップ1 次のようにして、交換するドライブを取り外すか、ベイからブランク ドライブ トレイを取り外します。a) ドライブ トレイの表面にある解除ボタンを押します。

- b) イジェクト レバーを持ってい開き、ドライブ トレイをスロットから引き出します。
- c) 既存のドライブを交換する場合は、ドライブをトレイに固定している4本のドライブ トレイ ネジを外 し、トレイからドライブを取り外します。

ステップ2 次のようにして、新しいドライブを取り付けます。

- a) 空のドライブ トレイに新しいドライブを置き、4 本のドライブ トレイ ネジを取り付けます。
- b) ドライブ トレイのイジェクト レバーを開いた状態で、ドライブ トレイを空のドライブ ベイに差し込みます。
- c) バックプレーンに触れるまでトレイをスロット内に押し込み、イジェクト レバーを閉じてドライブを 所定の位置に固定します。

図8:ドライブトレイのドライブの交換



1	イジェクト レバー	3	ドライブ トレイのネジ(各側面に2本)
2	解除ボタン	4	ドライブ トレイから取り外されたドライ ブ

## フロントローディング NVMe SSD の交換

ここでは、前面パネルのドライブベイの 2.5 インチまたは 3.5 インチ フォームファクタ NVMe ソリッド ステート ドライブ (SSD) を交換する手順を説明します。

#### フロントロード NVMe SSD の装着に関するガイドライン

フロント ドライブ ベイは次のとおり、2.5 インチ NVMe SSD をサポートします。

• SE-CL-L3 — スモール フォーム ファクタ (SFF) ドライブ、10 ドライブ バックプレーン付き。ドライブ ベイ 1 および 2 で 2.5 インチ NVMe SSD をサポート。

#### フロントロード NVMe SSD の要件と制限事項

以下の要件を確認してください。

- ・サーバには2基のCPUが搭載されている必要があります。PCIe ライザー2は、シングル CPUシステムでは使用できません。PCIe ライザー2には、前面パネルドライブバックプ レーンへの接続ケーブルのコネクタがあります。
- PCIe ケーブル CBL NVME C220FF。前面パネル ドライブ バックプレーンから PCIe ライ ザー2に PCIe 信号を伝送するケーブルです。このケーブルは、このサーバのすべてのバー ジョンに使用できます。
- ホットプラグサポートは、システム BIOS で有効にする必要があります。NVMe ドライブ が付属するシステムを注文した場合、ホットプラグサポートは工場出荷時に有効にされて います。

次の制限事項に注意してください。

- NVMe SFF 2.5 インチおよび 3.5 インチ SSD は、UEFI モードでの起動のみをサポートしています。レガシーブートはサポートされていません。UEFI ブートの設定手順については、 4K セクター形式の SAS/SATA ドライブの考慮事項(16ページ)を参照してください。
- NVMe SSD は PCIe バス経由でサーバとインターフェイスをとるため、SAS RAID コント ローラでは NVMe PCIe SSD を制御できません。
- UEFI ブートは、サポートされているすべてのオペレーティングシステムでサポートされます。ホット挿入およびホット取り外しは、VMWare ESXi を除くすべてのサポートされているオペレーティングシステムでサポートされます。

#### システム BIOS でのホットプラグ サポートの有効化

ホットプラグ(OS 通知のホットインサーションおよびホットリムーブ)は、デフォルトでは システム BIOS で無効になっています。

・システムと NVMe PCIe SSD を一緒に注文した場合、この設定は工場出荷時に有効になっています。アクションは不要です。

 工場出荷後にNVMe PCIe SSD を追加した場合、BIOS でホットプラグサポートを有効に する必要があります次の手順を参照してください。

BIOS セットアップ ユーティリティを使用したホットプラグ サポートの有効化

- ステップ1 ブート中にメッセージが表示されたら、F2キーを押して BIOS セットアップ ユーティリティに切り替えま す。
- ステップ2 [詳細(Advanced)] > [PCI サブシステムの設定(PCI Subsystem Settings)] > [NVMe SSD のホットプラグ サポート (NVMe SSD Hot-Plug Support)]に移動します。
- ステップ3 値を[有効(Enabled)]に設定します。
- ステップ4 変更内容を保存して、ユーティリティを終了します。

Cisco IMC GUI を使用したホットプラグ サポートの有効化

ステップ1 ブラウザを使用して、サーバの Cisco IMC GUI にログインします。

- ステップ2 [コンピューティング (Compute)]>[BIOS]>[詳細 (Advanced)]>[PCI の設定 (PCI Configuration)] に移動します。
- ステップ3 [NVME SSD ホットプラグ サポート (NVME SSD Hot-Plug Support)]を[有効 (Enabled)]に設定します。
- ステップ4 変更を保存します。

#### フロントローディング NVMe SSD の交換

ここでは、前面パネルのドライブベイに取り付けられている2.5インチまたは3.5インチフォー ムファクタ NVMe SSD を交換する方法について説明します。

(注) OS通知を伴わない取り外しはサポートされていません。サポートされているすべてのオペレー ティングシステム(VMware ESXiを除く)で、OS通知を伴うホットインサーションとホット リムーブがサポートされています。



(注) OS 通知を伴うホットインサーションとホットリムーブは、システムの BIOS で有効にする必要があります。「システム BIOS でのホットプラグ サポートの有効化(18ページ)」を参照してください。

ステップ1 既存のフロントローディング NVMe SSD を取り外します。

- a) NVMe SSD をシャットダウンして、OS 通知を伴う取り外しを開始します。オペレーティング システ ムのインターフェイスを使用してドライブをシャットダウンし、ドライブ トレイの LED を確認しま す。
  - •緑色:ドライブは使用中で、正常に機能しています。取り外さないでください。
  - ・緑色で点滅:シャットダウンコマンドの後、ドライバをアンロード中です。取り外さないでください。
  - ・消灯:ドライブは使用されておらず、安全に取り外すことができます。
- b) ドライブ トレイの表面にある解除ボタンを押します。
- c) イジェクト レバーを持ってい開き、ドライブ トレイをスロットから引き出します。
- d) SSD をトレイに固定している 4 本のドライブ トレイ ネジを外し、トレイから SSD を取り外します。
- (注) フロントロード NVMe SSD を初めてサーバに取り付ける場合は、ドライブを取り付ける前に、
   PCIe ケーブル CBL-NVME-C220FF を取り付ける必要があります。フロントロード NVMe SSD 用
   PCIe ケーブルの取り付け (21ページ)を参照してください。
- ステップ2 新しいフロントローディング NVMe SSD を取り付けます。
  - a) 空のドライブ トレイに新しい SSD を置き、4 本のドライブ トレイ ネジを取り付けます。
  - b) ドライブ トレイのイジェクト レバーを開いた状態で、ドライブ トレイを空のドライブ ベイに差し込みます。
  - c) バックプレーンに触れるまでトレイをスロット内に押し込み、イジェクト レバーを閉じてドライブを 所定の位置に固定します。
- ステップ3 ドライブトレイの LED を確認し、緑色に戻るまで待ってからドライブにアクセスします。
  - 消灯:ドライブは使用されていません。
  - ・緑色で点滅:ホットプラグインサーションの後、ドライバが初期化中です。
  - ・緑色:ドライブは使用中で、正常に機能しています。

図 9:ドライブ トレイのドライブの交換



### フロントロード NVMe SSD 用 PCle ケーブルの取り付け

フロントロード NVMe SSD インターフェイスは、PCIe バス経由でサーバに接続します。ケー ブル CBL-NVME-C220FF を使用して、前面パネル ドライブ バックプレーンを PCIe ライザー アセンブリの PCIe ライザー2 ボードに接続してください。

 ・サーバに 2.5 インチまたは 3.5 インチ フォームファクタ NVMe SSD を指定している場合 は、このケーブルは工場出荷時にあらかじめ取り付けられています。特に対処の必要はあ りません。 •2.5 インチまたは 3.5 インチ フォームファクタ NVMe SSD を初めて追加する場合は、この ケーブルを注文して、次の手順の説明に従って取り付ける必要があります。

- ステップ1 ケーブルの一方の端にある2つのコネクタをドライブ バックプレーンの PCIE-A1 および PCIE-A2 コネク タに接続します。
- ステップ2 下の図のように、シャーシのケーブルガイドを通じてサーバの背面にケーブルを配線します。
- ステップ3 ケーブルの他方の端にある1つのコネクタを PCIe ライザー2の PCIE-FRONT コネクタに接続します。

図 10: ドライブ バックプレーンへの PCle ケーブルの接続



### ファン モジュールの交換

サーバの7台のファンモジュールは、図1のように番号が割り当てられています。

 $\mathcal{O}$ 

ヒント 各ファンモジュールには、マザーボード上のファンコネクタの隣に1個の障害 LED があります。この LED が緑色に点灯している場合は、ファンが正しく設置されており、動作が良好です。ファンに障害が発生している場合、またはファンが正しく装着されていない場合、LED はオレンジ色に点灯します。

注意 ファンモジュールはホットスワップ可能であるため、ファンモジュールの交換時にサーバを シャットダウンしたり電源をオフにしたりする必要はありません。ただし、適切な冷却を保て るよう、ファンモジュールを取り外した状態でのサーバの稼働は、1分以内にしてください。 **ステップ1** 次のようにして、既存のファンモジュールを取り外します。

- a) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
  - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
- b) サーバ上部カバーの取り外し(10ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- c) ファンモジュールの前面および背面のつまみをつかみます。マザーボードからコネクタをまっすぐ持 ち上げて外します。
- ステップ2次のようにして、新しいファンモジュールを取り付けます。
  - a) 新しいファンモジュールを所定の位置にセットします。ファンモジュールの上部に印字されている矢 印がサーバの背面を指すはずです。
  - b) ファン モジュールをゆっくりと押し下げて、マザーボード上のコネクタにしっかりと差し込みます。
  - c) 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
  - d) サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を 入れます。

### **CPU** およびヒートシンクの交換

ここでは、CPU 構成ルール、および CPU とヒートシンクの交換手順について説明します。

#### CPU 構成ルール

このサーバのマザーボードには2個の CPU ソケットがあります。各 CPU は、6 つの DIMM チャネル(12の DIMM スロット)をサポートします。DIMM 装着規則とメモリパフォーマン スに関するガイドライン(35ページ)を参照してください。

- ・サーバは、2台の同型の CPU が取り付けられた状態で動作できます。
- •1 つの CPU によって制御される 12 個の DIMM スロットで使用できる最大合計メモリ容量 は 768 GB です。768 GB を超える複合メモリを 12 個の DIMM スロットに装着するには、 「M」で終わる PID (たとえば、UCS-CPU-6134M)を持つ大容量メモリ CPU を使用する 必要があります。

#### CPUの交換に必要な工具

この手順では、以下の工具が必要です。

- •T-30 トルクス ドライバ(交換用 CPU に同梱されています)。
- ・#1 マイナス ドライバ (交換用 CPU に同梱されています)。

- CPUアセンブリツール(交換用 CPU に同梱されています)。「Cisco PID UCS-CPUAT=」 として別個に発注可能です。
- ・ヒートシンク クリーニング キット(交換用 CPU に同梱されています)。「Cisco PID UCSX-HSCK=」として別個に発注可能です。

1つのクリーニングキットで最大4つの CPU をクリーンアップできます。

・サーマルインターフェイスマテリアル(TIM)(交換用 CPU に同梱されているシリンジ)。既存のヒートシンクを再利用する場合にのみ使用します(新しいヒートシンクには、TIM がすでに塗布されたパッドが付属しています)。「Cisco PID UCS-CPU-TIM=」として別個に発注可能です。

1つの TIM キットが1つの CPU をカバーします。

#### **CPU** およびヒートシンクの交換

/!\

- 注意 CPUとそのソケットは壊れやすいので、ピンを損傷しないように細心の注意を払って扱う必要 があります。CPUはヒートシンクとサーマルインターフェイスマテリアルとともに取り付け、 適切に冷却されるようにする必要があります。CPUを正しく取り付けないと、サーバが損傷す ることがあります。
- ステップ1 既存の CPU/ヒートシンク アセンブリをサーバから取り外します。
  - a) サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
  - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
    - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
  - c) サーバ上部カバーの取り外し(10ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
  - d) 交換用 CPU に付属している T-30 トルク ドライバを使用して、アセンブリをマザーボードのスタンド オフに固定している 4 つの非脱落型ナットを緩めます。
    - (注) ヒートシンクを持ち上げたときに水平になるようにヒートシンクのナットを均等に緩めます。
       ヒートシンクのラベルに示されている順序でヒートシンクのナットを緩めます(4、3、2、
       1)。
  - e) CPU/ヒートシンクアセンブリをまっすぐ持ち上げ、ヒートシンクを下にして静電気防止用シートに置きます。





1	ヒートシンク	4	マザーボード上の CPU ソケット
2	ヒートシンクの非脱落型ナット(各側 面に2個ずつ)	5	T-30 トルクス ドライバ
3	CPUキャリア(この図ではヒートシン クの下)	-	

- ステップ2 ヒートシンクを CPU アセンブリから分離します (CPU アセンブリには CPU と CPU キャリアが含まれています)。
  - a) ヒートシンクが取り付けられている状態で、CPU アセンブリを上下逆にして置きます(下の図を参照)。

サーマルインターフェイスマテリアル (TIM) ブレーカーの位置に注意してください。CPU キャリア 上の小さなスロットの横に、「TIM BREAKER」と印字されています。 図 12: ヒートシンクからの CPU アセンブリの分離



1	CPU キャリア	4	TIM ブレーカー スロットに最も近い CPU キャリア内部ラッチ
2	СРИ	5	TIM ブレーカー スロットに差し込まれ ている #1 マイナス ドライバ
3	CPUキャリアのTIMブレーカースロッ ト	-	

- b) TIM ブレーカースロットに最も近い CPU キャリア内部ラッチを内側につまみ、押し上げてヒートシン クの角のスロットからクリップを外します。
- c) 「TIM BREAKER」と印字されているスロットに、#1 マイナス ドライバの先端を差し込みます。
  - 注意 次の手順では、CPUの表面をこすらないでください。TIM ブレーカー スロットの位置で、
     CPU キャリアのプラスチックの面でドライバをゆっくりと回し、持ち上げます。ヒートシンクの表面を傷つけないように注意してください。
- d) ヒートシンクの TIM を CPU から分される位置まで、ドライバをゆっくりと回して CPU を持ち上げま す。
  - (注) ドライバの先端が緑色の CPU 基板に触れたり、損傷したりしないようにしてください。
- e) TIM ブレーカーの反対側の角で CPU キャリア内部ラッチをつまみ、押し上げてヒートシンクの角のス ロットからクリップを外します。

- f) CPU キャリアの残りの 2 つの隅で、外側ラッチをゆっくりと外側に押し開け、ヒートシンクから CPU アセンブリを持ち上げます。
  - (注) CPU アセンブリを取り扱うときには、プラスチック製のキャリアだけをつかんでください。 CPU の表面には触れないでください。CPU をキャリアから分離しないでください。
- ステップ3 新しい CPU アセンブリは、CPU アセンブリ ツールに入った状態で出荷されます。新しい CPU アセンブリ と CPU アセンブリ ツールを箱から取り出します。

CPU アセンブリと CPU アセンブリ ツールが分離されている場合は、下の図に示す位置合わせ機能に注意 して正しい向きに取り付けます。CPU キャリアのピン1の三角形部分は、CPU アセンブリ ツールの角度が 付いた角の位置に合わせる必要があります。

注意 CPU とそのソケットは壊れやすいので、ピンを損傷しないように細心の注意を払って扱う必要が あります。



図 13: CPU アセンブリ ツール、CPU アセンブリ、ヒートシンクの位置合わせ機能

2	CPUアセンブリ(プラスチック製のキャ リア内の CPU)	5	キャリアの三角形の切り込み(ピン1位 置合わせ機能)
3	ヒートシンク	6	<b>CPU</b> アセンブリ ツールの角度が付いた角 (ピン1位置合わせ機能)

- ステップ4 新しい TIM をヒートシンクに塗布します。
  - (注) 適切に冷却し、期待されるパフォーマンスを実現するために、ヒートシンクのCPU側の表面に新 しい TIM を塗布する必要があります。
    - 新しいヒートシンクを取り付ける場合は、新しいヒートシンクにはTIMが塗布されたパッドが付属しています。ステップ5に進みます。
  - ・ヒートシンクを再利用する場合は、ヒートシンクから古い TIM を除去してから、付属のシリンジから 新しい TIM を CPU 表面に塗布する必要があります。次のステップに進みます。
  - a) ヒートシンクの古い TIM に、ヒートシンク クリーニング キット(UCSX-HSCK=) 付属の洗浄液を塗 布し、少なくとも 15 秒間吸収させます。
  - b) ヒートシンククリーニングキットに同梱されている柔らかい布を使用して、ヒートシンクからすべてのTIMを拭き取ります。ヒートシンクの表面に傷をつけないように注意してください。
  - c) 新しい CPU (UCS-CPU-TIM=) に付属の TIM のシリンジを使用して、CPU の上部に4立法センチメートルのサーマルインターフェイスマテリアルを貼り付けます。次に示すパターンに倣って、均一に塗布します。

図 14: サーマル インターフェイス マテリアルの塗布パターン



- 注意 適切に冷却を行うため、ご使用の CPU に対応した正しいヒートシンクだけを使用します。
   ヒートシンクには、150 W 以下の標準性能 CPU 用の UCSC-HS-C220M5=、150 W を超える高
   性能 CPU 用の UCSC-HS2-C220M5=の2 種類があります。ヒートシンクのラベルに記載され
   ているワット数に注意してください。
- ステップ5 CPU アセンブリ ツール上に CPU アセンブリを取り付けた状態で、ヒートシンクを CPU アセンブリ上に置きます。ピン1位置合わせ機能に注意して正しい向きに取り付けます。CPU キャリアの隅のクリップが ヒートシンクの隅にはまるときのカチッという音が聞こえるまで、ゆっくりと押し下げます。
  - 注意 次のステップでは、CPUの接点またはCPUソケットのピンに触れたり、損傷したりしないように 細心の注意を払ってください。

**ステップ6** CPU/ヒートシンク アセンブリをサーバに取り付けます。

- a) CPU アセンブリ ツールから CPU アセンブリが取り付けられているヒートシンクを持ち上げます。
- b) ヒートシンク付きの CPU をマザーボード上の CPU ソケットの位置に合わせます(下の図を参照)。

位置合わせ機能に注意してください。ヒートシンクのピン1の角度の付いた角が、CPU ソケットのピン1の角度の付いた角と合っている必要があります。CPU ソケットの支柱が、アセンブリのガイド穴の位置に合っている必要があります。

図 15: CPU ソケットへのヒートシンク/CPU アセンブリの取り付け



1	アセンブリのガイド穴(2 個)	4	ヒートシンク上の角度の付いた角(ピン 1 位置合わせ機能)
2	CPU ソケットの位置合わせ支柱(2 個)	5	ソケット上の角度の付いた角(ピン1位 置合わせ機能)
3	CPU ソケットの板ばね	-	

- c) CPU アセンブリとヒートシンクを CPU ソケット上に置きます。
- d) 交換用 CPU に付属している T-30 トルク ドライバを使用して、ヒートシンクをマザーボードのスタン ドオフに固定する 4 つの非脱落型ナットを締めます。

- 注意 ヒートシンクが水平状態で下がるように、ヒートシンクのナットを交互に均等に締めます。
   ヒートシンクのラベルに示されている順序でヒートシンクのナットを締めます(1、2、3、
   4)。板ばねが CPU ソケット上で平らになるように、非脱落型ナットを十分に締める必要があります。
- e) 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- f) サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を 入れます。

#### M5 世代 CPU の移動

この手順に必要なツール: T-30 トルクス ドライバ

$$\triangle$$

- 注意 RMAの交換用サーバでは、すべてのCPUソケットにダストカバーが装着されています。これ らのカバーは輸送中にソケットのピンを損傷から保護します。以下の手順で説明するように、 返品するシステムにこれらのカバーを移動させる必要があります。
- ステップ1 M5 CPU を新しいサーバに移動する場合、CPU からヒートシンクを分離する必要はありません。次の操作 を行ってください。
  - a) T-30 トルクス ドライバを使用して、アセンブリをボードのスタンドオフに固定している4つの非脱落 型ナットを緩めます。
    - (注) ヒートシンクを持ち上げたときに水平になるようにヒートシンクのナットを均等に緩めます。
       ヒートシンクのラベルに示されている順序でヒートシンクのナットを緩めます(4、3、2、
       1)。
  - b) CPU とヒートシンクのアセンブリをまっすぐに持ち上げて、ボードから取り外します。
  - c) ヒートシンクと CPU を静電気防止シートの上に置いておきます。

図 16: CPU/ヒートシンク アセンブリの取り外し



1	ヒートシンク	4	マザーボード上の CPU ソケット
2	ヒートシンクの非脱落型ナット(各側 面に2個ずつ)	5	T-30 トルクス ドライバ
3	CPUキャリア(この図ではヒートシン クの下)	-	

- ステップ2 新しいシステムから返品するシステムに CPU ソケット カバーを移動させます。
  - a) ソケットカバーを交換用システムから取り外します。「REMOVE」マークが付けられた2個のくぼみ をつかみ、真っすぐに持ち上げます。
    - (注) カバーの両端のくぼみをしっかりとつかんでください。CPU ソケットのピンに触れないでく ださい。

図 17: CPU ソケット ダスト カバーの取り外し



- b) ダストカバーの文字が書かれた面を上にして、CPUソケットの上に装着します。カバーの穴開き部分 がソケット プレート上のすべての位置合わせ支柱に合っていることを確認します。
  - **注意** 次の手順で記述されている2ヵ所以外、カバー上のどこも押さないでください。他の場所を 押すとソケットのピンが損傷する危険性があります。
- c) 2 つのネジ式支柱の近くにある「INSTALL」の横の2 つの丸いマークを押し下げます(次の図を参照)。カチッという音が聞こえ、装着された感触がするまで押します。
  - (注) 輸送中にダストカバーが緩まないようにするため、カチッという音と感触がするまで押す必要があります。





-	「INSTALL」という文字の横にある 2	-	
	つの丸いマークを押します。		

ステップ3 新しいシステムに CPU を取り付けます。

a) 新しいボードで、下図のように CPU ソケットにアセンブリを合わせます。

位置合わせ機能に注意してください。ヒートシンクのピン1の角度の付いた角が、CPU ソケットのピン1の角度の付いた角と合っている必要があります。CPU ソケットの支柱が、アセンブリのガイド穴の位置に合っている必要があります。



図 19: CPU ソケットへのヒートシンク/CPU アセンブリの取り付け

1	アセンブリのガイド穴(2 個)	4	ヒートシンク上の角度の付いた角(ピン 1 位置合わせ機能)
2	CPU ソケットの位置合わせ支柱(2 個)	5	ソケット上の角度の付いた角(ピン1位 置合わせ機能)
3	CPU ソケットの板ばね	-	

- b) 新しいボードで、CPU アセンブリとヒートシンクを CPU ソケット上に置きます。
- c) T-30 トルクス ドライバを使用して、ボードのスタンドオフにヒートシンクを固定する4つの非脱落型 ナットを締めます。
  - (注) ヒートシンクが水平状態で下がるように、ヒートシンクのナットを交互に均等に締めます。
     ヒートシンクのラベルに示されている順序でヒートシンクのナットを締めます(1、2、3、
     4)。板ばねが CPU ソケット上で平らになるように、非脱落型ナットを十分に締める必要があります。

### メモリ(DIMM)の交換

▲
 注意 DIMM とそのソケットは壊れやすいので、取り付け中に損傷しないように、注意して扱う必要 があります。
 ▲
 注意 シスコではサードパーティの DIMM はサポートしていません。シスコ以外の DIMM をサーバ

で使用すると、システムに問題が生じたり、マザーボードが損傷したりすることがあります。

(注) サーバ パフォーマンスを最大限に引き出すには、DIMM の取り付けまたは交換を行う前に、 メモリ パフォーマンスに関するガイドラインと装着規則を熟知している必要があります。

#### DIMM 装着規則とメモリ パフォーマンスに関するガイドライン

このトピックでは、最大メモリパフォーマンスに関する規則とガイドラインについて説明します。

#### DIMM スロットの番号付け

次の図に、マザーボード上の DIMM スロットの番号付けを示します。

図 20: DIMM スロットの番号付け



#### DIMM 装着ルール

最大限のパフォーマンスを引き出せるように、DIMMの取り付けまたは交換を行うときは、次のガイドラインに従ってください。

- •各 CPU では6つのメモリ チャネルがサポートされます。
  - •CPU1はチャネルA、B、C、D、E、Fをサポートします。
  - CPU 2 はチャネル G、H、J、K、L、M をサポートします。
- ・各チャネルには DIMM スロットが 2 つあります(たとえば、チャネル A=スロット A1 と A2)。

- ・シングルCPU構成の場合、CPU1のチャネルのみに装着します(A、B、C、D、E、F)。
- ・最適なパフォーマンスを得るには、CPUの数およびCPUあたりのDIMMの数に応じて、 次の表に示す順序でDIMMを装着します。サーバーにCPUが2つ搭載されている場合 は、次の表に示すように、2つのCPU間でDIMMが均等になるように調整します。



〕

次の表に、推奨構成を示します。CPU あたり 5、7、 9、10、または 11 個の DIMM を使用することはお勧め しません。

#### 表 3: DIMM 装着順序

	CPU1スロットへの装着		CPU 2 スロットへの装着	
DIMM の数(推 奨構成)	青色の#1スロッ ト	黒色の#2スロッ ト	青色の#1スロッ ト	黒色の#2スロッ ト
1	(A1)	-	(G1)	-
2	(A1、B1)	-	(G1、H1)	-
3	(A1, B1, C1)	-	(G1、H1、J1)	-
4	(A1、B1) 、 (D1、E1)	-	(G1、H1) 、 (K1、L1)	-
6	(A1, B1); (C1, D1); (E1, F1)	-	(G1、H1) 、 (J1、K1) 、 (L1、M1)	-
8	(A1、B1) 、 (D1、E1)	(A2、B2) (D2、E2)	(G1、H1) 、 (K1、L1)	(G2、H2) (K2、L2)
12	(A1, B1); (C1, D1); (E1, F1)	(A2、B2) 、 (C2、D2) 、 (E2、F2)	(G1、H1) 、 (J1、K1) 、 (L1、M1)	(G2、H2)、 (J2、K2)、 (L2、M2)

•1 つの CPU によって制御される 12 個の DIMM スロットで使用できる最大合計メモリ容量 は 768 GB です。768 GB を超える複合メモリを 12 個の DIMM スロットに装着するには、 「M」で終わる PID (たとえば、UCS-CPU-6134M)を持つ大容量メモリ CPU を使用する 必要があります。

・メモリのミラーリングを使用すると、2つの装着済みチャネルの一方からしかデータが提供されないため、使用可能なメモリ量が50%減少します。メモリのミラーリングを有効にする場合、偶数個のチャネルに DIMM を取り付ける必要があります。
- NVIDIA Tesla P シリーズの GPU は、サーバで 1 TB を超えるメモリをサポートできます。 他のすべての NVIDIA GPU (M シリーズ) がサーバでサポートできるメモリは最大 1 TB です。
- ・次の表に示す DIMM の混在使用の規則に従ってください。

#### 表 4: DIMM の混在使用の規則

DIMM パラメータ	同じチャネル内の DIMM	同じバンク内の DIMM
DIMM 容量 例:8 GB、16 GB、 32 GB、64 GB、128 GB	同一チャネル内に異なる容量 の DIMM を混在させることが できます(たとえば、A1、A2 など)。	1 つのバンクで DIMM 容量を混在 させることはできません(たとえ ば、A1、B1 など)。DIMM のペア は同じにする必要があります(同 じ PID とリビジョン)。
DIMM 速度 たとえば、2666 GHz	速度を混在できますが、DIMM はチャネルにインストールさ れた最も遅いDIMM/CPUの速 度で動作します。	1 つのバンクで DIMM 速度を混在 させることはできません(たとえ ば、A1、B1など)。DIMM のペア は同じにする必要があります(同 じ PID とリビジョン)。
DIMM タイプ RDIMM または LRDIMM、TDR DIMM	チャネル内でタイプの異なる DIMM を混在させることはで きません。	バンク内でタイプの異なる DIMM を混在させることはできません。

#### メモリ ミラーリング

偶数個のチャネルに DIMM を装着した場合にのみ、サーバーの CPU がメモリ ミラーリングを サポートします。1つまたは3つのチャネルに DIMM を装着した場合、メモリのミラーリング は自動的に無効になります。

メモリのミラーリングを使用すると、2つの装着済みチャネルの一方からしかデータが提供されないため、使用可能なメモリ量が 50%減少します。2つ目の重複するチャネルは、冗長性を提供します。

### **DIMM**の交換

#### 障害のある DIMM の識別

各 DIMM ソケットの正面には、対応する DIMM 障害 LED があります。これらの LED の位置 については、内部診断 LED (6ページ)を参照してください。サーバがスタンバイ電源モー ドの場合、これらの LED はオレンジ色に点灯し、障害のある DIMM であることを示します。

ステップ1 次のようにして、既存の DIMM を取り外します。

- a) サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
- b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
  - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
- c) サーバ上部カバーの取り外し(10ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- d) DIMM スロットの前端を覆うエアーバッフルを取り外してスペースを空けます。
- e) 取り外す DIMM の位置を確認し、DIMM スロットの両端のイジェクト レバーを開きます。
- ステップ2 次のようにして、新しい DIMM を取り付けます。
  - (注) DIMM を取り付ける前に、このサーバのメモリ装着ルールを参照してください: DIMM 装着規則
     とメモリパフォーマンスに関するガイドライン(35ページ)。
  - a) 新しい DIMM をマザーボード上の空のスロットの位置に合わせます。DIMM スロットの位置合わせ機 能を使用して、DIMM を正しい向きに配置します。
  - b) DIMM がしっかりと装着され、両端のイジェクトレバーが所定の位置にロックされるまで、DIMM の 上部の角を均等に押し下げます。
  - c) 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
  - d) サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を 入れます。

### ミニストレージ モジュールの交換

ミニストレージモジュールをマザーボードのソケットに差し込むことにより、内部ストレージ を追加します。このモジュールには、2種類のバージョンがあります。

•SD カード キャリア:2つの SD カード ソケットを提供します。

• M.2 SSD キャリア: 2 つの M.2 フォームファクタ SSD ソケットを提供します。

(注) Cisco IMC ファームウェアには、このミニストレージ モジュールの M.2 バージョン (UCS-MSTOR-M2) にインストールされる M.2 ドライブ用のアウトオブバンド管理インター フェイスは含まれていません。M.2 ドライブは、Cisco IMCインベントリには表示されず、Cisco IMC によって管理することもできません。これは想定されている動作です。

### ミニストレージ モジュール キャリアの交換

ここでは、ミニストレージモジュールキャリアを取り外して交換する方法について説明しま す。キャリアには、メディアソケットが上部に1つ、下部に1つあります。どのタイプのミニ ストレージモジュール キャリア (SD カードまたは M.2 SSD) についても、次の手順を実行します。

- **ステップ1** サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。
- **ステップ2**上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
  - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してく ださい。
- ステップ3 サーバ上部カバーの取り外し(10ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- ステップ4 ソケットからキャリアを取り外します。
  - a) 電源装置1の前のソケットに装着されているミニストレージ モジュール キャリアを見つけます。
  - b) キャリアの両端で、キャリアを固定しているクリップを外側に押します。
  - c) キャリアの両端を持ち上げて、マザーボードのソケットから外します。
  - d) キャリアを静電気防止シートの上に置きます。
- ステップ5 キャリアをそのソケットに取り付けます。
  - a) キャリアのコネクタを下向きにし、マザーボードのソケットと同じ端で、キャリアをソケット上に置きます。2つの位置合わせペグが、キャリアの2つの穴の位置に合っている必要があります。
  - b) キャリアのソケットの端をそっと押し下げて、2本のペグをキャリアの2つの穴に通します。
  - c) 固定クリップが両端でカチッと鳴るまで、キャリアを押し下げます。
- ステップ6 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- **ステップ1** サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を入れます。

図 21: ミニストレージ モジュール キャリア



### M.2 用ミニストレージキャリア内の M.2 SSD の交換

ここでは、M.2 用ミニストレージキャリア(UCS-MSTOR-M2)内の M.2 SATA または M.2 NVMe SSD の取り外しと取り付けについて説明します。キャリアには、M.2 SSD ソケットが上部に1つ、下部に1つあります。

#### ミニストレージ M.2 SSD の装着ルール

- 両方の M.2 SSD が SATA または NVMe のいずれかである必要があります。異なるタイプのキャリアを混在させないでください。
- ・キャリアでは、1つまたは2つの M.2 SSD を使用できます。
- •M.2 ソケット1はキャリアの上側にあり、M.2 ソケット2はキャリアの下側(キャリアの マザーボードコネクタと同じ側)にあります。
- デュアル SATA M.2 SSD は、BIOS セットアップ ユーティリティの組み込み SATA RAID ユーティリティを使用して RAID 1 アレイに構成できます。組み込み SATA RAID コント ローラを参照してください。

1

2

M.2 NVMe SSD が M.2 モジュールに取り付けられている場合、組み込み SATA コントロー ラは自動的に無効になります。



- ステップ1 ミニストレージモジュールキャリアの交換(38ページ)の説明に従って、サーバの電源を切り、ミニストレージモジュールキャリアをサーバから取り外します。
- ステップ2 次のようにして、M.2 SSD を取り外します。
  - a) No.1 プラス ドライバを使用して、M.2 SSD をキャリアに固定している1本のネジを外します。
  - b) キャリアのソケットから M.2 SSD を取り外します。
- ステップ3 次のようにして、新しい M.2 SSD を取り付けます。
  - a) M.2 SSD を下に向け、コネクタの終端をキャリアのソケットに挿入します。M.2 SSD のラベルが上向 きになっている必要があります。
  - b) M.2 SSD を押し、キャリアに対して平らになるようにします。
  - c) M.2 SSD の端をキャリアに固定する1本のネジを取り付けます。
- ステップ4 ミニストレージモジュールキャリアをサーバに再度取り付け、ミニストレージモジュールキャリアの交換(38ページ)の説明に従ってサーバの電源を入れます。

### 内部 USB ドライブの交換

このセクションには、USBドライブの取り付け、および内部 USB ポートの有効化/無効化に関する手順が含まれています。

#### **USB** ドライブの交換



注意 データが失われる可能性があるため、サーバの電源がオンの状態で内蔵 USB ドライブをホットスワップすることはお勧めしません。

ステップ1 次のようにして、既存の内蔵 USB ドライブを取り外します。

- a) サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
- b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。

- **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
- c) サーバ上部カバーの取り外し(10ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- d) マザーボード上の USB ソケットの場所を確認します(PCIe ライザー2の正面)。
- e) USB ドライブをつかんで水平に引き、ソケットから取り外します。

ステップ2 次のようにして、新しい内蔵 USB ドライブを取り付けます。

- a) USB ドライブをソケットに合わせます。
- b) ソケットと完全にかみ合うまで USB ドライブを水平に押します。
- c) 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- d) サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を 入れます。

図 22:内部 USB ポートの場所



### 内部 USB ポートの有効化/無効化

工場出荷時のデフォルトでは、サーバのすべてのUSBポートが有効になっています。ただし、 内部 USB ポートは、サーバ BIOS で有効または無効にできます。

1

- ステップ1 ブート中にメッセージが表示されたら、F2キーを押して BIOS セットアップ ユーティリティに切り替えます。
- ステップ2 [詳細(Advanced)].タブまで移動します。
- ステップ3 [詳細(Advanced)] タブの [USB の設定(USB Configuration)] を選択します。
- **ステップ4** [USB の設定(USB Configuration)] ページの [USB ポートの設定(USB Ports Configuration)] を選択しま す。
- **ステップ5** [USB ポート:内部(USB Port: Internal)]までスクロールし、Enter を押してから、ダイアログ ボックスの[有効(Enabled)]または[無効(Disabled)]を選択します。
- ステップ6 F10 を押して保存し、ユーティリティを終了します。

# RTCバッテリの交換

### Â

警告 バッテリを正しく交換しないと、爆発するおそれがあります。バッテリは、同型式のもの、または製造業者が推奨する同等の型式のものとのみ交換してください。使用済みのバッテリは、 製造元が指示する方法に従って処分してください。

[ステートメント 1015]

リアルタイムクロック (RTC) バッテリは、サーバの電源が外れているときにシステムの設定 を保持します。バッテリタイプは CR2032 です。シスコでは、業界標準の CR2032 バッテリを サポートしています。このバッテリはシスコに注文できます (PID N20-MBLIBATT)。また、 ほとんどの電子ストアでも購入できます。

- ステップ1 RTC バッテリを取り外します。
  - a) サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
  - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
    - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
  - c) サーバ上部カバーの取り外し(10ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
  - d) RTC バッテリの位置を確認します。垂直ソケットは、PCIe ライザー2の正面にあります。
  - e) マザーボード上のソケットからバッテリを取り外します。片側の固定クリップをゆっくりと開けて隙 間を空け、バッテリをまっすぐ持ち上げます。
- ステップ2 新しい RTC バッテリを取り付けます。
  - a) バッテリをホルダーに挿入し、カチッという音がするまでクリップの下に押し込みます。

- (注) バッテリのプラス側(「3v+」の刻印が付いた平らな側)がサーバの正面から見て左向きに なるようにしてください。
- b) 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- c) サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を 入れます。

図 23: マザーボード上の RTC バッテリの場所



### 電源装置の交換

サーバは電源装置を1つ備えています。

- ・電源装置の詳細については、電力仕様も参照してください。
- ・電源 LED の詳細については、背面パネルの LED (4ページ) も参照してください。

このセクションでは、AC 電源装置の交換手順について説明します。

• AC 電源装置の交換 (45 ページ)

#### AC 電源装置の交換



#### ステップ1 交換する電源装置を取り外すか、空のベイからブランクパネルを取り外します。

- a) 次のいずれかの操作を実行します。
  - ・サーバーに電源装置が1つしかない場合は、サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)の
     説明に従ってサーバーをシャットダウンし、電源を切断します。
  - ・サーバーに電源装置が2つある場合は、サーバーをシャットダウンする必要はありません。
- b) 交換する電源装置から、電源コードを取り外します。
- c) 電源装置のハンドルをつかみながら、リリースレバーをハンドルに向けてひねります。
- d) 電源装置をベイから引き出します。
- ステップ2 次のようにして、新しい電源装置を取り付けます。
  - a) 電源装置のハンドルをつかみ、空のベイに新しい電源装置を挿入します。
  - b) リリース レバーがロックされるまで、電源装置をベイに押し込みます。
  - c) 電源コードを新しい電源装置に接続します。
  - d) サーバーをシャットダウンした場合にのみ、電源ボタンを押して、サーバーを主電源モードで起動し ます。

#### 図 24: AC 電源装置の交換



### PCIe カードの交換



(注) シスコでは、シスコが認定および販売しているすべての PCIe カードをサポートしています。 シスコが認定も販売もしていない PCIe カードについては、お客様の責任でご使用ください。 シスコでは、C シリーズ ラックマウント サーバのサポートは常時行っておりますが、市販の 標準規格のサードパーティ カードを使用しているお客様は、そのカードで問題が発生した場 合、そのサードパーティ カードのベンダーにご連絡していただく必要があります。

### PCle スロットの仕様

サーバには、PCIe カードを水平に取り付けるための1つのライザー アセンブリ上に PCIe ス ロットが2つあります。両方のスロットが NCSI プロトコルと12Vのスタンバイ電源をサポー トしています。

図 25:背面パネル、PCleスロットの番号付け



次の表で、スロットの仕様について説明します。

#### 表 5:PCle ライザー 1/スロット 1

スロット番号	電気レーン幅	コネクタの長さ	カードの最大長	カードの高さ(背面パネル の開口部)	NCSI のサポート
1	Gen-3 x16	x24 コネクタ	¾ レングス	フルハイト	あり
microSDカードスロッ ト	microSD カー	ド用ソケット X 1			

#### 表 6: PCle ライザー 2/スロット 2

スロット番号	電気レーン幅	コネクタの長さ	カードの最大長	カードの高さ(背面パ ネルの開口部)	NCSI のサポート
2	Gen-3 x16	x24 コネクタ	ハーフ レングス	ハーフハイト	Yes
前面パネルのNVMe SSD の PCIe ケーブ ル コネクタ	Gen-3 x8	ケーブルの他方の <sup>は</sup> バックプレーンに持	端は、前面パネルのN 接続します。	₩MeSSDをサポートす	る前面のドライブ



- **ステップ1** PCIe ライザーから既存の PCIe カード(またはブランク パネル)を取り外します。
  - a) サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
  - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
    - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
  - c) サーバ上部カバーの取り外し(10ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
  - d) 交換する PCIe カードのポートから、すべてのケーブルを外します。
  - e) 両手を使って、外部ライザーハンドルとライザー前面の青い領域をつかみます。
  - f) まっすぐ持ち上げて、ライザーのコネクタをマザーボード上の2つのソケットから外します。ライザー を上下逆にして静電気防止シートの上に置きます。
  - g) カードの背面パネル タブを固定しているヒンジ付きプラスチック製固定具を開きます。
  - h) PCIe カードの両端を均等に引いて、PCIe ライザーのソケットから取り外します。

ライザーにカードがない場合は、ライザーの背面の開口部からブランクパネルを取り外します。

**ステップ2** 次のようにして、新しい PCIe カードを取り付けます。

a) ヒンジ付きプラスチック製固定具を開いた状態で、新しい PCIe カードを PCIe ライザーの空ソケット の位置に合わせます。

PCIe ライザー1/スロット1には、ライザーの前端に長いカードガイドがあります。長いカードガイド 内のスロットは、フルレングス カードをサポートします。

b) カードの両端を均等に押し下げて、ソケットにしっかりと装着します。

c) カードの背面パネルタブがライザーの背面パネルの開口部に対して水平であることを確認したら、カードの背面パネルタブでヒンジ付きタブ固定具を閉じます。

図 *26 : PCle* ライザー アセンブリ



1	PCIe スロット1の背面パネルの開口部	4	ヒンジ付きカード固定具(各スロットに 1つ)
2	外部ライザー ハンドル	5	前面パネルの NVMe SSD をサポートす るケーブルの PCIe コネクタ
3	PCIe スロット2の背面パネルの開口部		

d) PCIe ライザーを、マザーボード上の2つのソケットと2つのシャーシ位置合わせチャネルの上に配置 します。

#### 図 27: PCle ライザーの位置合わせ機構



- e) PCIe ライザーの両端を慎重に押し下げて、2 つのコネクタをマザーボード上の2 つのソケットにしっ かりと差し込みます。
- f) 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- g) サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を 入れます。

### Cisco 仮想インターフェイス カード (VIC) に関する考慮事項

このセクションでは、VICカードのサポート、およびこのサーバに関する特別な考慮事項について説明します。



(注) Cisco Card NIC モードを使用する場合、VIC を取り付けた場所に合わせて、VIC スロットの設定を行う必要もあります。そのオプションは、Riser1、Riser2、および Flex-LOM です。

#### 表 7:このサーバでの VICのサポートと考慮事項

VIC	サーバでサ	VIC をサポー	Cisco UCS Manager	<i>Cisco Card</i> NIC	必要な Cisco
	ポートされる	トするスロッ	統合用のプライマリ	モード用のプラ	IMC ファーム
	数	ト	スロット	イマリ スロット	ウェア
Cisco UCS VIC 1385 UCSC-PCIE-C40Q-03	2 PCIe	PCIe 1 PCIe 2	PCIe 1	PCIe 1	3.1(1)

Cisco UCS VIC 1455	2 PCIe	PCIe 1	PCIe 1	PCIe 1	4.0(1)
UCSC-PCIE-C25Q-04		PCIe 2			
Cisco UCS VIC 1495	2 PCIe	PCIe 1	PCIe 1	PCIe 1	4.0(2)
UCSC PCIE C100 04		PCIe 2			
Cisco UCS VIC 1387	1 mLOM	mLOM	mLOM	mLOM	3.1(1)
UCSC-MLOM-C40Q-03					
Cisco UCS VIC 1457	1 mLOM	mLOM	mLOM	mLOM	4.0(1)
UCSC-MLOM-C25Q-04					
Cisco UCS VIC 1497	1 mLOM	mLOM	mLOM	mLOM	4.0(2)
UCSC-MLOM-C100-04					

# mLOM カードの交換

背面パネルでの接続を増強するため、サーバではモジュラ LOM (mLOM) カードがサポート されています。マザーボードの mRAID ライザーの下に、水平 mLOM ソケットがあります。

MLOM ソケットには、Gen-3 x16 の PCIe レーンがあります。サーバが 12 V のスタンバイ電源 モードであり、ネットワーク通信サービス インターフェイス (NCSI) プロトコルをサポート している場合、ソケットは電源がオンのままになります。

ステップ1 既存の mLOM カード(またはブランクパネル)を取り外します。

- a) サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
- b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
  - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
- c) サーバ上部カバーの取り外し(10ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- d) ライザーの下の mLOM ソケットにアクセスできるように、mRAID ライザーを取り外します。

mRAID ライザーを取り外すには、両手を使って背面の青い外部ハンドルと前面の青いつまみをつかみます。まっすぐ持ち上げます。

RAID カード、またはライザーに取り付けられているインタポーザ カードからケーブルを外す必要は ありません。スペースを確保するのに必要なだけ、ライザーを慎重に横に移動します。

- e) mLOM カードをシャーシ床面のネジ付きスタンドオフに固定している取り付けネジ(蝶ネジ)を緩め ます。
- f) mLOM カードを水平方向にスライドさせてソケットから外し、サーバから取り外します。

ステップ2 新しい mLOM カードを取り付けます。

- a) コネクタをマザーボードのソケットの位置に合わせて、シャーシの底面にmLOMカードを置きます。
- b) カードを水平方向に押し、カードのエッジコネクタをソケットと完全にかみ合わせます。
- c) 取り付けネジ(蝶ネジ)を締めて、カードをシャーシ床面のスタンドオフに固定します。
- d) mRAID ライザーをソケットに戻します。

ライザーのエッジコネクタを慎重にマザーボードのソケットの位置に合わせ、同時にライザーの2つ のチャネルを内側シャーシ側面の2つのペグの位置に合わせます。ライザーの両端を均等に押し下げ て、コネクタをマザーボードのソケットにしっかりと差し込みます。

- e) 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- f) サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を 入れます。



# mRAID ライザー(ライザー3)の交換

サーバには、Cisco モジュラストレージ コントローラ カード(RAID または HBA)または組 み込みソフトウェア RAID 用 SATA インタポーザ カードに使用される専用の内部ライザーが あります。このライザーを専用のマザーボードソケットに差し込むと、取り付けたカードで水 平ソケットが使用できます。

このライザーは、次のいずれかのオプションとして注文できます。

- UCSC-XRAIDR-220M5:この mRAID ライザー用の交換ユニット。
- UCSC-MRAID1GB-KIT: このライザーを初めて追加するためのキット(RAID コントロー ラ、Supercap、Supercap ケーブルが含まれます)。

SAS ストレージ コントローラ カードの交換(RAID または HBA) (55 ページ)も参照 してください。

Supercap の交換(RAID バックアップ) (61 ページ)も参照してください。

・UCSC-SATA-KIT-M5:このライザーを初めて追加するためのキット(組み込みソフトウェ ア RAID 用 SATA インタポーザおよび SATA ケーブルが含まれます)。

SATA インタポーザ カードの交換 (63 ページ)も参照してください。

- ステップ1 次のようにして、サーバにコンポーネントを取り付ける準備をします。
  - a) サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
  - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
    - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
  - c) サーバ上部カバーの取り外し(10ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- ステップ2 既存の mRAID ライザーを取り外します。
  - a) 両手を使って、ライザーの背面の青い外部ハンドルとライザーの前面の青いつまみをつかみます。
  - b) ライザーをまっすぐ持ち上げて、マザーボードのソケットから外します。
  - c) ライザーを上下逆にして静電気防止シートの上に置きます。
  - d) ライザーからカードを取り外します。カードの端にある青いカードイジェクトレバーを開き、カード をライザーのソケットからまっすぐ引き出します。

ステップ3 新しい mRAID ライザーを取り付けます。

- a) 新しいライザーにカードを取り付けます。カードのカードイジェクトレバーを閉じて、ライザーに固 定します。
- b) 取り付けたカードにケーブルを接続します。
- c) ライザーをマザーボード上のソケットの位置に合わせます。同時に、ブラケットの後ろにある2つの スロットを、内側シャーシ側面の2つのペグの位置に合わせます。
- d) ライザーをゆっくりと押し下げて、マザーボードのソケットに差し込みます。金属製ライザーブラケットは、内側シャーシの側面に固定する2つのペグも収納する必要があります。

ステップ4 上部カバーをサーバに再度取り付けます。

**ステップ5** サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を入れます。

図 29: mRAID ライザー(内部ライザー 3)の場所

1	青い外部ハンドル	3	カードイジェクト レバー
2	内側シャーシ側面の2つのペグ	-	

# ライザ3の SAS ストレージョントローラ カードの交換(RAID または HBA)

ハードウェアベースのストレージ管理では、サーバは、専用のmRAIDライザー(内部ライザー 3)の水平ソケットに差し込む Cisco モジュラ SAS RAID コントローラまたは SAS HBA を使用 できます。

(注) ハードウェア RAID コントローラカードと組み込みソフトウェア RAID コントローラを使用して前面パネルのドライブを同時に制御することはできません。詳細については、組み込み SATA RAID コントローラを参照してください。

### ストレージ コントローラ カードのファームウェアの互換性

ストレージョントローラ(RAID または HBA)のファームウェアに、サーバ上にインストー ルされている Cisco IMC および BIOS の現行バージョンとの互換性があることを確認する必要 があります。互換性がない場合は、Cisco Host Upgrade Utility (HUU)を使用して、ストレージ コントローラのファームウェアを互換性のあるレベルにアップグレードまたはダウングレード してください。

このユーティリティをダウンロードする方法、およびこのユーティリティを使用してサーバコ ンポーネントを互換性のあるレベルにする方法については、HUU ガイドに用意されている、 ご使用の Cisco IMC リリースに対応する HUU ガイドを参照してください。

 (注) スタンドアロンモードのみで実行されているサーバ:コントローラハードウェアを交換した 後に、ファームウェアの現在のバージョンが更新バージョンと同じであった場合でも、Cisco HostUpgrade Utility (HUU)コントローラのファームウェアの更新を実行する必要があります。 これは、コントローラの suboem-idをサーバ SKU 用の正しい値にプログラムするために必要で す。これを行わないと、ドライブの一覧がソフトウェアで正しく表示されないことがありま す。この問題は、UCSMモードで制御されるサーバには影響しません。

### SAS ストレージ コントローラ カードの交換(RAID または HBA)

ステップ1 次のようにして、サーバにコンポーネントを取り付ける準備をします。

- a) サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
- b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
  - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。

- c) サーバ上部カバーの取り外し(10ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ2** mRAID ライザー (ライザー 3) をサーバから取り外します。
  - a) 両手を使って、ライザーの背面の青い外部ハンドルとライザーの前面の青いつまみをつかみます。
  - b) ライザーをまっすぐ持ち上げて、マザーボードのソケットから外します。
  - c) ライザーを上下逆にして静電気防止シートの上に置きます。
- ステップ3 ライザーから既存のカードを取り外します。
  - a) 既存のカードからケーブルを外します。
  - b) カードの背面にある青いカードイジェクトレバーを開き、ライザーのソケットから取り出します。
  - c) ライザーからカードを引き出し、横に置きます。
- **ステップ4**新しいストレージ コントローラ カードをライザーに取り付けます。
  - a) ライザーを上下逆にして、ライザー上にカードを設定します。
  - b) カードの両方の角を押して、コネクタをライザー ソケットに装着します。
  - c) カードのカードイジェクトレバーを閉じて、ライザーに固定します。
  - d) 取り付けたカードにケーブルを接続します。
- ステップ5 サーバにライザーを戻します。
  - a) ライザーのコネクタをマザーボードのソケットの位置に合わせます。同時に、ブラケットの後ろにある2つのスロットを、内側シャーシ側面の2つのペグの位置に合わせます。
  - b) ライザーコネクタをゆっくりと押し下げて、マザーボードソケットに収納します。金属製ライザーブ ラケットは、内側シャーシの側面に固定する2つのペグも収納する必要があります。
- ステップ6 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- **ステップ1** サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を入れます。
- **ステップ8** スタンドアロンモードでサーバが実行されている場合、Cisco Host Upgrade Utility を使用してコントローラ ファームウェアを更新し、コントローラの正しい suboem id をプログラムします。

コントローラ ハードウェア (APIC-RAID-M5) を交換した後に、ファームウェアの現在のバージョンが更新 バージョンと同じであった場合でも、Cisco Host Upgrade Utility (HUU) コントローラのファームウェアの 更新を実行する必要があります。これは、コントローラの suboem-id をサーバ SKU 用の正しい値にプログ ラムするために必要です。これを行わないと、ドライブの一覧がソフトウェアで正しく表示されないこと があります。この問題は、UCSM モードで制御されるサーバには影響しません。





1	青い外部ハンドル	3	カードイジェクト レバー
2	内側シャーシ側面の2つのペグ	-	

# ブート最適化 M.2 RAID コントローラ モジュールの交換

Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ モジュールを、マザーボード上のミニストレージ モジュール ソケットに接続します。2 台の SATA M.2 ドライブ用のスロットに加え、RAID 1 アレイ内の SATA M.2 ドライブを制御可能な統合 6 Gbps SATA RAID コントローラを搭載して います。

#### Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラに関する考慮事項

次の考慮事項を確認します。

- このコントローラをサポートする Cisco IMC および Cisco UCS Manager の最小バージョン は 4.0(4) 以降です。
- ・このコントローラは、RAID1(単一ボリューム)とJBODモードをサポートします。
- ・スロット1(上部)のSATA M.2ドライブは、最初のSATA デバイスです。スロット2(裏
   (側)のSATA M.2ドライブは、2番目のSATA デバイスです。
  - ・ソフトウェアのコントローラ名は MSTOR です。
  - スロット1のドライブはドライブ253としてマッピングされます。スロット2のドラ イブはドライブ254としてマッピングされます。
- RAID を使用する場合は、両方の SATA M.2 ドライブが同じ容量であることをお勧めしま す。異なる容量を使用すると、ボリュームを作成する 2 つのドライブの容量が小さくな り、残りのドライブ スペースは使用できなくなります。

JBOD モードは、混合容量の SATA M.2 ドライブをサポートします。

- ホットプラグの交換はサポートされていません。サーバの電源をオフにする必要があります。
- コントローラおよびインストールされているSATA M.2ドライブのモニタリングは、Cisco IMCを使用して行うことができます。また、UEFI HII、PMCLI、XMLAPI、Redfish などの 他のユーティリティを使用してモニタすることもできます。
- SATA M.2 ドライブは UEFI モードでのみ起動できます。レガシ ブート モードはサポート されていません。
- RAID ボリュームの一部であった単一の SATA M.2 ドライブを交換する場合、ユーザーが 設定をインポートするように求めるプロンプトが表示された後に、ボリュームの再構築が 自動的に開始します。ボリュームの両方のドライブを交換する場合は、RAID ボリューム を作成し、手動で任意の OS を再インストールする必要があります。
- •別のサーバから使用済みドライブにボリュームを作成する前に、ドライブのコンテンツを 消去することをお勧めします。サーバ BIOS の設定ユーティリティには、SATA セキュア 消去機能が搭載されています。
- ・サーバBIOSには、このコントローラに固有の設定ユーティリティが含まれており、RAID ボリュームの作成と削除、コントローラプロパティの表示、および物理ドライブの内容の

消去に使用できます。サーバの起動中にプロンプトが表示された場合は、F2を押してユー ティリティにアクセスします。次に、[Advanced (高度)]>[Cisco Boot Optimized M.2 RAID Controller (Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ)]に移動します。

### Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラの交換

このトピックでは、Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラを取り外して交換する方法に ついて説明します。コントローラボードの上部には1つの M.2 ソケット(スロット1)と、そ の下側に1つの M.2 ソケット(スロット2)があります。

- **ステップ1** サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。
- **ステップ2**上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
  - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してく ださい。
- **ステップ3** サーバ上部カバーの取り外し(10ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- ステップ4 マザーボード ソケットからコントローラを取り外します。
  - a) 電源装置1の前のソケットに装着されているコントローラを見つけます。
  - b) コントローラ ボードの両端で、キャリアを固定しているクリップを外側に押します。
  - c) コントローラの両端を持ち上げ、マザーボードのソケットから外します。
  - d) キャリアを静電気防止シートの上に置きます。

図 31: マザーボード上の Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ



1	マザーボード上のソケットの場所	3	固定クリップ
2	配置ペグ	-	

- ステップ5 古いコントローラから交換用コントローラに SATA M.2 ドライブを変える場合は、交換用コントローラを 取り付ける前に、次の操作を行ってください。
  - (注) ドライブ上で以前設定されたボリュームとデータは、M.2 ドライブを新しいコントローラに変えるときに保持されます。システムは、ドライブにインストールされている既存の OS を起動します。
  - a) No.1 プラス ドライバを使用して、M.2 ドライブをキャリアに固定している1本のネジを取り外しま す。
  - b) キャリアのソケットから M.2 ドライブを持ち上げます。
  - c) 交換用 M.2 ドライブをコントローラ ボードのソケット上に置きます。
  - d) M.2ドライブを下に向け、コネクタの終端をキャリアのソケットに挿入します。M.2ドライブのラベル が上向きになっている必要があります。
  - e) M.2 ドライブをキャリアに押し込みます。
  - f) M.2 SSD の終端をキャリアに固定する1本のネジを取り付けます。
  - g) コントローラの電源を入れ、2番目の M.2 ドライブを取り付けます。



図 32: Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ (M.2 ドライブの取り付けの表示)

- ステップ6 マザーボード上のソケットにコントローラを取り付けます。
  - a) コントローラのコネクタを下向きにし、マザーボードのソケットと同じ端で、コントローラをソケット上に置きます。2つの配置ペグは、コントローラの2つの穴と一致する必要があります。
  - b) 2つのペグがコントローラの2つの穴を通過するように、コントローラのソケットの端をゆっくりと押 し下げます。
  - c) 固定クリップが両端でカチッと音がしてロックされるまで、コントローラを押し下げます。
- ステップ7 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- **ステップ8** サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を入れます。

# Supercap の交換(RAID バックアップ)

このサーバーでは、1つの SuperCap ユニットを取り付けることができます。ユニットは、冷却 ファンモジュール列の中央にあるブラケットに取り付けます。

SuperCapは、キャッシュのNANDフラッシュへのオフロードによる急な電源喪失に備えてディ スク ライトバック キャッシュ DRAM を約3年間バックアップします。

ステップ1 次のようにして、サーバにコンポーネントを取り付ける準備をします。

- a) サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
- b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
  - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
- c) サーバ上部カバーの取り外し(10ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- ステップ2 既存の Supercap を取り外します。
  - a) 既存の Supercap から Supercap ケーブルを外します。
  - b) 固定タブを横に押し、Supercap を取り外し可能なエアー バッフルのブラケットに固定しているヒンジ 付きラッチを開きます。
  - c) ブラケットから SuperCap を持ち上げて外し、横に置きます。
- ステップ3 新しい Supercap を取り付けます。
  - a) 新しい SuperCap を、取り付けブラケット内に設置します。
  - b) Supercap でヒンジ付きプラスチック製クリップを閉じます。カチッと音がするまで、固定タブを押し 下げます。
  - c) Supercap ケーブルを RAID コントローラ カードから新しい Supercap ケーブルのコネクタに接続しま す。
- ステップ4 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- **ステップ5** サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を入れます。

#### 図 33: Supercap の交換



# SATA インタポーザ カードの交換

サーバの組み込み SATA コントローラを使用するソフトウェアベースのストレージ制御では、 サーバに、専用の mRAID ライザー (内部ライザー3)の水平ソケットに差し込む SATA イン タポーザ カードが必要です。

(注) ハードウェア RAID コントローラカードと組み込みソフトウェア RAID コントローラは同時に 使用できません。RAID サポートの詳細については、組み込み SATA RAID コントローラ を参 照してください。

- ステップ1 次のようにして、サーバにコンポーネントを取り付ける準備をします。
  - a) サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
  - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
    - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
  - c) サーバ上部カバーの取り外し(10ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- ステップ2 mRAID ライザー (ライザー3) をサーバから取り外します。
  - a) 両手を使って、ライザーの背面の青い外部ハンドルとライザーの前面の青いつまみをつかみます。
  - b) ライザーをまっすぐ持ち上げて、マザーボードのソケットから外します。
  - c) ライザーを上下逆にして静電気防止シートの上に置きます。
- ステップ3 ライザーから既存のカードを取り外します。
  - a) 既存のカードからケーブルを外します。
  - b) カードの背面にある青いカードイジェクトレバーを開き、ライザーのソケットから取り出します。
  - c) ライザーからカードを引き出し、横に置きます。
- ステップ4 新しいカードをライザーに取り付けます。
  - a) ライザーを上下逆にして、ライザー上にカードを設定します。
  - b) カードの両方の角を押して、コネクタをライザー ソケットに装着します。
  - c) カードのカードイジェクトレバーを閉じて、ライザーに固定します。
- ステップ5 サーバにライザーを戻します。
  - a) ライザーのコネクタをマザーボードのソケットの位置に合わせます。同時に、ブラケットの後ろにある2つのスロットを、内側シャーシ側面の2つのペグの位置に合わせます。
  - b) ライザーコネクタをゆっくりと押し下げて、マザーボードソケットに収納します。金属製ライザーブ ラケットは、内側シャーシの側面に固定する2つのペグも収納する必要があります。
- **ステップ6**新しいカードのコネクタにケーブルを再接続します。
- ステップ7 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- **ステップ8** サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を入れます。





1	青い外部ハンドル	3	カードイジェクト レバー
2	内側シャーシ側面の2つのペグ	-	

# シャーシ侵入スイッチの交換

シャーシ侵入スイッチは、シャーシからカバーが取り外されるたびにシステムイベントログ (SEL)にイベントを記録するセキュリティ機能(オプション)です。

- ステップ1 次のようにして、サーバにコンポーネントを取り付ける準備をします。
  - a) サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
  - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
    - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
  - c) サーバ上部カバーの取り外し(10ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- ステップ2 次のようにして、既存の侵入スイッチを取り外します。
  - a) マザーボードのソケットから侵入スイッチ ケーブルを外します。
  - b) No.1プラスドライバを使用して、スイッチ機構をシャーシ側面に固定している1本のネジを緩めて取 り外します。
  - c) スイッチ機構をまっすぐ上にスライドさせて、シャーシのクリップから外します。
- ステップ3 次のようにして、新しい侵入スイッチを取り付けます。
  - a) スイッチ機構を下へスライドさせ、ネジ穴が合うようにシャーシ側面のクリップにはめ込みます。
  - b) No.1 プラス ドライバを使用して、スイッチ機構をシャーシ側面に固定する1本のネジを取り付けます。
  - c) マザーボードのソケットにスイッチ ケーブルを接続します。
- ステップ4 カバーをサーバに再度取り付けます。
- **ステップ5** サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を完全 に投入します。

図 35:シャーシ侵入スイッチの交換



# トラステッド プラットフォーム モジュール(TPM)の取り付け

信頼されたプラットフォームモジュール(TPM)は小型の回路基板であり、マザーボードの ソケットに取り付けて一方向ネジで固定します。マザーボード上のソケットの位置は、PCIeラ イザー2の下です。

#### TPMに関する考慮事項

- •このサーバは、TPM バージョン 2.0 をサポートします。
- TPM の現場交換はサポートされていません。

# サービス ヘッダーおよびジャンパ

このサーバは、特定のサービスおよびデバッグ機能のジャンパを設定できる2つのヘッダーブ ロック(J38、J39)を備えています。

ここでは、次の内容について説明します。

- CMOS クリア ヘッダー (J38、ピン 9 ~ 10)の使用 (69 ページ)
- •BIOS リカバリ ヘッダー (J38、ピン 11 ~ 12)の使用 (70 ページ)
- パスワード クリア ヘッダー (J38、ピン 13 ~ 14)の使用 (72 ページ)
- Cisco IMC 代替イメージ起動ヘッダー (J39、ピン1~2)の使用 (73ページ)
- Cisco IMC パスワードデフォルトリセットヘッダー (J39、ピン3~4)の使用 (73ページ)
- Cisco IMC デフォルト リセット ヘッダー (J39、ピン5~6)の使用 (74ページ)

図 36: サービス ヘッダー ブロック J38 および J39 の場所



1	ヘッダーブロック J38 の場所	6	ヘッダーブロック J39 の場所
2	J38 ピン1の矢印(マザーボード上に印字)	7	J39 ピン1の矢印(マザーボード上に印字)
3	CMOS をクリア:J38 ピン9~10	8	代替イメージから Cisco IMC を起動: J39 ピン 1 ~ 2
4	BIOS を回復:J38 ピン 11 ~ 12	9	Cisco IMC のパスワードをデフォルトにリセッ ト:J39 ピン 3 ~ 4
5	パスワードをクリア : J38 ピン 13 ~ 14	10	Cisco IMC をデフォルトにリセット: J39 ピン 5 ~ 6

## **CMOS** クリア ヘッダー(**J38**、ピン9 ~ 10)の使用

このヘッダーで、システムがハングアップしたときにサーバのCMOS設定をクリアできます。 たとえば、設定が正しくないためにサーバがハングアップしてブートしなくなった場合に、こ のジャンパを使って設定を無効化し、デフォルト設定を使って再起動できます。

- 注意 CMOSをクリアすることによってカスタマイズされた設定が削除されるため、データが失われ ることがあります。このCMOSのクリア手順を使用する前にBIOSに必要なカスタマイズされ た設定を書き留めます。
- **ステップ1** サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。すべての電源装置から電源コードを外します。
- **ステップ2** 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネル からケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
  - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して ください。
- **ステップ3** サーバ上部カバーの取り外し (10ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ4** ヘッダー ブロック J38 とピン 9 ~ 10 の場所を確認します(サービス ヘッダーおよびジャンパ (67 ページ)を参照)。
- ステップ5 ピン9と10の間に2ピンのジャンパを取り付けます。
- **ステップ6** 上部カバーと AC 電源コードをもう一度サーバに取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源モード になり、前面パネルの電源 LED がオレンジ色に点灯します。
- **ステップ7** 前面パネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。電源LEDが緑色になれば、サーバは主電源モードです。
  - (注) リセットを完了するには、サーバ全体が再起動して主電源モードになるようにする必要があり ます。ホスト CPU が実行されていないと、ジャンパの状態は判別できません。
- **ステップ8** 電源ボタンを押し、サーバをシャットダウンしてスタンバイ電源モードにし、電流が流れないようにす るために AC 電源コードを抜きます。
- ステップ9 サーバーの上部カバーを外します。
- ステップ10 取り付けたジャンパを取り外します。
  - (注) ジャンパを取り外さないと、サーバの電源を再投入するたびに CMOS 設定がデフォルトにリ セットされます。
- **ステップ11** 上部カバーを再度取り付け、サーバをラックに元どおりに配置し、電源コードおよびその他のケーブル を再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源をオンにします。

# BIOS リカバリ ヘッダー (J38、ピン 11 ~ 12)の使用

BIOS が破損すると、どのステージで破損しているかにより、さまざまな動作が発生すること があります。

・BIOS BootBlock が破損すると、システムが次のメッセージで停止する場合もあります。

Initializing and configuring memory/hardware

• BootBlock の破損ではない場合、次のようなメッセージが表示されます。

\*\*\*\*BIOS FLASH IMAGE CORRUPTED\*\*\*\*
Flash a valid BIOS capsule file using Cisco IMC WebGUI or CLI interface.
IF Cisco IMC INTERFACE IS NOT AVAILABLE, FOLLOW THE STEPS MENTIONED BELOW.
1. Connect the USB stick with bios.cap file in root folder.
2. Reset the host.
IF THESE STEPS DO NOT RECOVER THE BIOS
1. Power off the system.
2. Mount recovery jumper.
3. Connect the USB stick with bios.cap file in root folder.
4. Power on the system.
Wait for a few seconds if already plugged in the USB stick.
REFER TO SYSTEM MANUAL FOR ANY ISSUES.

(注) 上記のメッセージに示されているように、BIOS を回復する方法は2種類あります。まず、手順1を試行します。この手順でBIOS が回復しない場合は、手順2を使用します。

#### 手順1: recovery.cap ファイルを使った再起動

- ステップ1 BIOS 更新パッケージをダウンロードし、一時的な場所に保存して展開します。
- **ステップ2** 展開したリカバリ フォルダ内のファイルを、USB ドライブのルート ディレクトリにコピーします。リカ バリ フォルダにはこの手順に必要な bios.cap ファイルが含まれています。
  - (注) bios.cap ファイルは、USB ドライブのルート ディレクトリにある必要があります。このファイル の名前を変更しないでください。USB ドライブは、FAT16 または FAT32 ファイル システムで フォーマットする必要があります。
- ステップ3 USB ドライブをサーバの USB ポートに挿入します。
- **ステップ4** サーバーをリブートします。
- ステップ5 フロントパネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。

サーバが、更新された BIOS ブートブロックでブートします。BIOS が USB ドライブの有効な bios.cap ファ イルを検出すると、次のメッセージが表示されます。

Found a valid recovery file...Transferring to Cisco IMC System would flash the BIOS image now... System would restart with recovered image after a few seconds...

ステップ6 サーバの BIOS 更新が完了するのを待ってから、USB ドライブをサーバから取り外します。

 BIOSの更新中に、Cisco IMC はサーバをシャットダウンし、画面が約 10 分間空白になります。
 更新中は、電源コードを外さないでください。更新が完了すると、Cisco IMC はサーバの電源を 投入します。

### 手順2: BIOS リカバリ ヘッダーおよび bios.cap リカバリ ファイルの使用

- **ステップ1** BIOS 更新パッケージをダウンロードし、一時的な場所に保存して展開します。
- **ステップ2** 展開したリカバリフォルダ内のファイルを、USBドライブのルートディレクトリにコピーします。リカ バリフォルダにはこの手順に必要な bios.cap ファイルが含まれています。
  - (注) bios.cap ファイルは、USB ドライブのルート ディレクトリにある必要があります。このファイルの名前を変更しないでください。USB ドライブは、FAT16 または FAT32 ファイル システムでフォーマットする必要があります。
- **ステップ3** サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。すべての電源装置から電源コードを外します。
- **ステップ4** 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネル からケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
  - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して ください。
- **ステップ5** サーバ上部カバーの取り外し(10ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ6** ヘッダーブロック J38 とピン 11 ~ 12 の場所を確認します(サービス ヘッダーおよびジャンパ (67 ページ)を参照)。
- ステップ7 ピン11と12の間に2ピンのジャンパを取り付けます。
- **ステップ8** AC 電源コードをサーバーに再度取り付けます。サーバーの電源がスタンバイ電源モードになります。
- **ステップ9** ステップ2で準備した USB メモリをサーバーの USB ポートに接続します。
- **ステップ10** フロントパネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。

サーバが、更新された BIOS ブート ブロックでブートします。BIOS が USB ドライブの有効な bios.cap ファイルを検出すると、次のメッセージが表示されます。

Found a valid recovery file...Transferring to Cisco IMC System would flash the BIOS image now... System would restart with recovered image after a few seconds...

- **ステップ11** サーバの BIOS 更新が完了するのを待ってから、USB ドライブをサーバから取り外します。
  - (注) BIOSの更新中に、Cisco IMC はサーバをシャットダウンし、画面が約10分間空白になります。
     更新中は、電源コードを外さないでください。更新が完了すると、Cisco IMC はサーバの電源を 投入します。
- ステップ12 サーバが完全にブートした後に、サーバの電源を再び切り、すべての電源コードを外します。
- **ステップ13** 取り付けたジャンパを取り外します。

- (注) リカバリ完了後にジャンパを取り外さない場合、「Please remove the recovery jumper」と表示されます。
- **ステップ14** 上部カバーを再度取り付け、サーバをラックに元どおりに配置し、電源コードおよびその他のケーブル を再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源をオンにします。

### パスワード クリア ヘッダー (J38、ピン 13 ~ 14)の使用

このヘッダーを使用すると、管理者パスワードをクリアできます。

- **ステップ1** サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。すべての電源装置から電源コードを外します。
- **ステップ2** 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネル からケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。

- **ステップ3** サーバ上部カバーの取り外し(10ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ4** ヘッダーブロック J38 とピン 13 ~ 14 の場所を確認します(サービス ヘッダーおよびジャンパ (67 ページ)を参照)。
- ステップ5 ピン 13 と 14 の間に 2 ピンのジャンパを取り付けます。
- **ステップ6** 上部カバーと AC 電源コードをもう一度サーバに取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源モード になり、前面パネルの電源 LED がオレンジ色に点灯します。
- **ステップ7** 前面パネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。電源LEDが緑色になれば、サーバは主電源モードです。
  - (注) リセットを完了するには、サーバ全体が再起動して主電源モードになるようにする必要があり ます。ホスト CPU が実行されていないと、ジャンパの状態は判別できません。
- **ステップ8** 電源ボタンを押し、サーバをシャットダウンしてスタンバイ電源モードにし、電流が流れないようにす るために AC 電源コードを抜きます。
- ステップ9 サーバーの上部カバーを外します。
- ステップ10 取り付けたジャンパを取り外します。
  - (注) ジャンパを取り外さないと、サーバーの電源を入れ直すたびにパスワードがクリアされます。
- **ステップ11** 上部カバーを再度取り付け、サーバをラックに元どおりに配置し、電源コードおよびその他のケーブル を再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源をオンにします。

**注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して ください。
## **Cisco IMC** 代替イメージ起動ヘッダー(J39、ピン1~2)の使用

この Cisco IMC デバッグ ヘッダーを使用して、Cisco IMC 代替イメージからシステムを強制的 に起動することができます。

- **ステップ1** サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。すべての電源装置から電源コードを外します。
- **ステップ2** 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネル からケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
  - 注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して ください。
- ステップ3 サーバ上部カバーの取り外し(10ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ4** ヘッダー ブロック J39 のピン1~2 の場所を確認します(サービス ヘッダーおよびジャンパ (67 ページ)を参照)。
- **ステップ5** J39 ピン1および2 に2 ピンジャンパを取り付けます。
- **ステップ6** 上部カバーと AC 電源コードをもう一度サーバに取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源モード になり、前面パネルの電源 LED がオレンジ色に点灯します。
- **ステップ7** 前面パネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。電源LED が緑色になれば、サーバは主電源モードです。
  - (注) 次回 Cisco IMC にログインすると、次のようなメッセージが表示されます。
    'Boot from alternate image' debug functionality is enabled.
    CIMC will boot from alternate image on next reboot or input power cycle.
- **ステップ8** 電源ボタンを押し、サーバをシャットダウンしてスタンバイ電源モードにし、電流が流れないようにす るために AC 電源コードを抜きます。
- **ステップ9** サーバーの上部カバーを外します。
- ステップ10 取り付けたジャンパを取り外します。
  - (注) ジャンパを取り外さないと、サーバの電源を再投入するか、または Cisco IMC を再起動するたびに、Cisco IMC 代替イメージからサーバが起動します。
- **ステップ11** 上部カバーを再度取り付け、サーバをラックに元どおりに配置し、電源コードおよびその他のケーブル を再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源をオンにします。

## **Cisco IMC** パスワード デフォルト リセット ヘッダー (**J39**、ピン**3**~ 4) の使用

この Cisco IMC デバッグ ヘッダーを使用して、Cisco IMC パスワードを強制的にデフォルトに 戻すことができます。

- **ステップ1** サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。すべての電源装置から電源コードを外します。
- **ステップ2** 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネル からケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
  - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して ください。
- ステップ3 サーバ上部カバーの取り外し(10ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ4** ヘッダー ブロック J39 のピン 3 ~ 4 の場所を確認します(サービス ヘッダーおよびジャンパ (67 ページ)を参照)。
- **ステップ5** J39 ピン3 および4 に 2 ピン ジャンパを取り付けます。
- **ステップ6** 上部カバーと AC 電源コードをもう一度サーバに取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源モード になり、前面パネルの電源 LED がオレンジ色に点灯します。
- **ステップ7** 前面パネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。電源LEDが緑色になれば、サーバは主電源モードです。
  - (注) 次回 Cisco IMC にログインすると、次のようなメッセージが表示されます。

'Reset to default CIMC password' debug functionality is enabled. On input power cycle, CIMC password will be reset to defaults.

- **ステップ8** 電源ボタンを押し、サーバをシャットダウンしてスタンバイ電源モードにし、電流が流れないようにす るために AC 電源コードを抜きます。
- **ステップ9** サーバーの上部カバーを外します。
- ステップ10 取り付けたジャンパを取り外します。
  - (注) このジャンパを取り外さないと、サーバの電源を入れ直すたびにCiscoIMCパスワードがデフォ ルトにリセットされます。Cisco IMC をリブートする場合、このジャンパは影響しません。
- **ステップ11** 上部カバーを再度取り付け、サーバをラックに元どおりに配置し、電源コードおよびその他のケーブル を再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源をオンにします。

## Cisco IMC デフォルト リセット ヘッダー (J39、ピン5 ~ 6) の使用

この Cisco IMC デバッグ スイッチを使用すると、Cisco IMC 設定を強制的にデフォルトに戻す ことができます。

- ステップ1 サーバのシャットダウンと電源切断 (8 ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。すべての電源装置から電源コードを外します。
- ステップ2 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。

- 注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して ください。
- **ステップ3** サーバ上部カバーの取り外し(10ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ4** ヘッダーブロック J39 のピン5~6の場所を確認します(サービス ヘッダーおよびジャンパ (67 ページ)を参照)。
- **ステップ5** J39 ピン5および6に2 ピンジャンパを取り付けます。
- **ステップ6** 上部カバーと AC 電源コードをもう一度サーバに取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源モード になり、前面パネルの電源 LED がオレンジ色に点灯します。
- **ステップ7** 前面パネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。電源 LED が緑色になれば、サーバは主電源モードです。
  - (注) 次回 Cisco IMC にログインすると、次のようなメッセージが表示されます。

'CIMC reset to factory defaults' debug functionality is enabled. On input power cycle, CIMC will be reset to factory defaults.

- **ステップ8** ジャンパを取り外すには、電源ボタンを押しサーバをシャットダウンしてスタンバイ電源モードにし、 電流がまったく流れないようにするために AC 電源コードを抜きます。
- ステップ9 サーバーの上部カバーを外します。
- **ステップ10** 取り付けたジャンパを取り外します。
  - (注) ジャンパを取り外さないと、サーバの電源を再投入するたびに Cisco IMC がデフォルト設定に リセットされます。Cisco IMC をリブートする場合、このジャンパは影響しません。
- **ステップ11** 上部カバーを再度取り付け、サーバをラックに元どおりに配置し、電源コードおよびその他のケーブル を再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源をオンにします。

I

サーバの保守